

シーマ電子株式会社



自動車・鉄道・船舶

家電・エレクトロニクス

グローバル展開

パワーデバイスパッケージ、モジュールのカスタム試作サービス、評価 / 試験サービスを提供いたします。人材や新規装置をはじめ、継続的に試作 / 評価環境整備への投資を行う中、新たな技術に挑戦し、絶え間ない進歩を目指しています。



得意技術

当社の技術と設備を生かした、パワーデバイス、ロジック及びメモリなど、半導体パッケージの試作、各種評価サービスを提供いたします。

カスタム対応、少量対応、少量産など、お客様のご要望に即した提案、対応をいたします。

主要事業・主要製品

パワーデバイス、ロジック、メモリ、センサー、MEMS など半導体パッケージ / モジュールの試作、評価及び少量産

得意な顧客・市場分野

電機メーカー、パワーデバイスメーカー、各種材料メーカー、研究機関、大学など

今後の展開について

車の電動化、データセンタ増強などにおいてパワーデバイスに対する期待は大きく、急速に開発が進められています。当社はお客様の構想段階からパワーデバイスをはじめとする半導体パッケージの試作、評価業務を通じ、将来の製品化に携わっています。

働きやすい・働きがいのある職場づくり

Only one の会社を目指し、社員教育や各業務の環境整備、増強を推し進めています。

積極的に新しい人材、技術、設備を導入し、最先端の試作 / 評価サービスを提供いたします。

グローバルビジネス

2010 年 台湾事務所設立

2012 年 台湾シーマ電子設立（加工拠点、営業拠点）

2017 年 ベトナムシーマ電子設立（営業拠点）

受賞実績

平成 30 年度 IEC1906 賞 東条三秋

公的助成事業 受託

令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり助成金

平成 27 年度 ものづくり補助金

平成 26 年度 中小企業経営支援等対策費補助金

平成 24 年・25 年・26 年ものづくり中小企業助成金

取得資格・認証 (ISO 等)

2000 年 8 月 ISO9001 認証取得

2006 年 6 月 ISO14001 認証取得

2014 年 11 月 横浜知財みらい企業認定

2018 年 11 月 ISO27001 認証取得

主要設備・研究体制

半導体パッケージ組立用設備一式、ウエッジボンダー、ギ酸リフロー装置 ほか

真空印刷装置、高速マウンター、N2 対応リフロー炉 ほか

パワーサイクル装置、モアレ式反り測定装置、超音波探傷装置、CT-X 線検査装置 ほか

主要取引先

(株) 日立製作所、(株) 東芝、富士電機 (株)、三菱電機 (株)、ローム (株) パナソニック (株)、ソニー (株)、日産自動車 (株)、(株) デンソー、日立 Astemo (株)、サンケン電気 (株)、新電元工業 (株)、住友金属鉱山 (株)、日本ポリテック (株)、扇化学工業 (株)

取引先金融機関

三菱 UFJ 銀行、みずほ銀行、山梨中央銀行

名称	シーマデンシカブシキガイシャ シーマ電子株式会社	代表者	小嶋 朋憲	担当窓口	小槻 真次	資本金	1,000 万円	従業員数	57 名
所在地	〒 231-0063 横浜市中区花咲町 2-82			TEL	045-260-1511	FAX	045-260-1531		
HP	https://www.shiima.co.jp			E-mail	otsuki@shiima.co.jp				